

長庚大學 電子工程系 大學部必選修科目表 (106學年度入學學生適用)

		科目名稱	一		二			三			科目名稱	四	
			1	2	1	2	3	1	2	3		1	2
通識		企業組織與工作倫理(Business Management and Ethics)	2		智慧財產權(Right of Intellectual Property)	2							
		溝通技巧與領導統御(Business Communication skills and		2									
必修	專業	微積分(Calculus)(1)(2)	3	3	電路學(Electric Circuits)(1)(2)	3	3	電磁學(Electromagnetics)(1)(2)	3	3	校外實習(Practice School)	2	
		普通物理學(1)(2)(General Physics)(1)(2)	3	3	電子學(Electronics)(1)(2)	3	3	電子學(Electronics)(3)	3		專題研究(Seminar)(2)	1	
		普通物理學實驗(General Physics Laboratory)(1)(2)	1	1	電子電路實驗(Microelectronic Circuit Laboratory)(1)(2)	1	1	VLSI設計導論(Introduction to VLSI Design)	3				
		工程概論(Introduction to Engineering)	1		工程數學(微分方程)(Engineering Math:Partial	3		半導體元件物理導論(Semiconductor Device Physics)	3				
		普通化學(General Chemistry)	3		近代物理(Modern Physics)	3		電子電路實驗(Microelectronic Circuit Laboratory)(3)	1				
		普通化學實驗(General Chemistry Laboratory)	1					專題研究(Seminar)(1)	1				
		計算機概論(Introduction to Computer Science)	3										
		程式設計(Computer		3									
		邏輯設計(Logic Design)		3									
		工程數學(線性代數)(Engineering Mathematics)		3									
		電子工程概論(Introduction to Electronic Engineering)		1									
選修	共同選修										專題研究 (Seminar)(3)	1	
											實務案例研討 (Practical Case	2	2
											企業實習(1)(2)Industry	3	3
		半導體 製造與 設計學 程			加速測試		3	次微米元件製程與實務		3			
					創意生醫感測電子實驗		3	發光二極體製作及其應用		3			
					品質工程		3	天線實作		3			
					PCB之系統整合設計暨實作		3	類比IC實作		3			
					FPGA實作		3						
四大 領域 專業 選修	高頻通 訊電子 領域課 程				訊號與系統(Signal & System)		3	通訊原理(Communication Theory)	3		通訊積體電路設計(Design of Integrated Circuit for Telecommunication)	3	
					工程數學(複變函數)(Engineering Mathematics)		3	數值方法(Numerical Method)	3		被動微波電路設計(Passive Microwave Circuit Design)	3	
								通訊電子學(Communication Electronics)	3		電波工程(Electromagnetic Wave Engineering)	3	
								通訊設計實驗(Communication Design Laboratory)	1		主動微波電路設計(Active Microwave Circuit Design)	3	
								數位通訊 (Digital Communication)	3		光纖通訊(Optical Fiber Communications)	3	
								工程數學(機率與統計)(Engineering Mathematics-)	3		高頻電路設計(High Frequency Circuit Design)	3	
								電波工程實驗(Wave Propagation Experiments)	1		微波濾波器設計(Microwave Filter Design)	3	
											真空原理與製程技術(Fundamentals of Vacuum Principles and Process)	3	
											醫療電子臨床導入(Clinical Application of Medical Electronic Device)	3	
											生醫植入晶片系統專題(Projects in Implantable Bio-	3	
	智慧晶 片系統 領域課 程										天線(Antennas)	3	
					資料結構(Data Structure)		3	微處理機(Microprocessor)	3		類比積體電路(Analog Integrated Circuit Design)	3	
					數位系統設計(Digital Circuits and Systems)		3	通訊原理(Communication Theory)	3		通訊積體電路設計(Design of Integrated Circuit for Telecommunication)	3	
					數位系統設計實驗(Digital Circuits and Systems Laboratory)		1	數位訊號處理(Digital Signal Processing)	3		VLSI計算機輔助設計(VLSI Computer-aided Design)	3	
					計算機組織(Computer)		3	IC設計實驗(IC Design Lab)	1		生醫電子學(Biomedical Design)	3	
					訊號與系統(Signal & System)		3	微處理機實驗(Microprocessor Experiments)	1		DIP設計概論(Advanced DIP Design)	3	
					工程數學(複變函數)(Engineering Mathematics)		3	工程數學(機率與統計)(Engineering Mathematics-)	3		電子電路設計(Electronic Circuit Design)	3	
								電波工程實驗(Wave Propagation Experiments)	1		高速電路板設計(High Speed PCB Design)	3	
											射頻積體電路設計(Radio-Frequency Integrated Circuit)	3	
											醫療電子臨床導入(Clinical Application of Medical Electronic Device)	3	
											生醫植入晶片系統專題(Projects in Implantable Bio-	3	

奈米材料製程領域課程			材料科學導論(Introduction to Material Science)	3		材料結構與特性(Structures and Properties of Materials)	3		量子物理(Quantum Physics)	3	
			固態物理導論(Introduction to Solid State Physics)	3		光電材料(Optical Semiconductor Materials)	3		材料分析(Material Analysis)	3	
			工程數學(複變函數)(Engineering Mathematics)	3		半導體實驗(Semiconductor Experiments)	1	1	奈米材料與元件(Nanostructured and Nanotechnology)	3	
						半導體製程(VLSI Technology)		3	非揮發性記憶體元件與製程(Nonvolatile Memories and Their Fabrication Technologies)	3	
						工程數學(機率與統計)(Engineering Mathematics-Probability and Statistics)		3	真空原理與製程技術(Fundamentals of Vacuum Principles and Process)	3	
						半導體元件設計(Semiconductor Device Design)		3	液晶顯示器薄膜製程技術(Liquid-Crystal Displays Thin Film Process Technology)	3	
						電路板基礎工程(Fundamentals and Engineering of Printed Circuit board industry)		3	光學系統設計(Optical System Design)	3	
									醫療電子臨床導入(Clinical Application of Medical Electronic Device)	3	
									微機電元件與系統(Microelectromechanical Device and System)	3	
									太陽能晶片與系統專題(Topics on Solar Cell Chip and System)	3	
綠能照明領域課程			材料科學導論(Introduction to Material Science)	3		材料結構與特性(Structures and Properties of Materials)	3		光電實驗(Electro-Optical Laboratory)	1	
			固態物理導論(Introduction to Solid State Physics)	3		光電材料(Optical Semiconductor Materials)	3		量子物理(Quantum Physics)	3	
			工程數學(複變函數)(Engineering Mathematics)	3		半導體製程(VLSI Technology)		3	光學(Optics)	3	
						半導體實驗(Semiconductor Experiments)	1	1	基礎群論(Basic Group Theory)	3	
						工程數學(機率與統計)(Engineering Mathematics)		3	材料分析(Material Analysis)	3	
						固態電子元件(Solid State)		3	雷射物理(Laser Physics)	3	
						電路板基礎工程(Fundamentals and Engineering of Printed Circuit board industry)		3	真空原理與製程技術(Fundamentals of Vacuum Principles and Process)	3	
									光學系統設計(Optical System Design)	3	
									醫療電子臨床導入(Clinical Application of Medical Electronic Device)	3	
									太陽能晶片與系統專題(Topics on Solar Cell Chip and System)	3	
備註	<p>一、畢業學分：129學分。</p> <p>二、通識學分28學分，請詳見通識中心修課規定。體育大一、二必修0學分；軍訓大一0學分。本系指定「智慧財產權」、「企業組織與工作倫理」、「溝通技巧與領導統御」為本系通識必修課程。本系畢業學分之通識中心課程部分至多以28學分計。</p> <p>三、深耕學園：必修0學分，修課須知請詳見通識中心及學務處深耕學園專區說明。</p> <p>四、必修學分：72學分。</p> <p>五、選修學分：29學分。</p> <p>1. 系定專業選修分為四大領域：「高頻通訊電子領域」、「智慧晶片系統領域」、「奈米材料製程領域」、「綠能照明領域」；第三學期制學程分為二大學程：「半導體製造與設計學程」、「下世代無線傳輸學程」。</p> <p>(1) 選修學分29學分(含專業選修四大領域24學分，其餘選修5學分)，系定專業選修至少須修滿24學分，其中必須包含一個領域選修課程(四選一)，且每領域至少12學分。</p> <p>(2) 第三學期制：選修學分29學分(含專業選修四大領域12學分、學程課程9學分、其餘選修8學分)，系定專業選修至少須修滿12學分，其中必須包含一個領域選修課程(四選一)，且該領域至少12學分及第三學期制學程至少9學分，其中必須包含一個學程(二選一)，且該學程至少9學分。</p> <p>2. 實驗課程除電子學電路實驗外，另需選修並通過二門實驗課。</p> <p>3. 其餘選修不得以通識課程抵免</p> <p>六、體育及軍訓體育選修不列入畢業學分，選修他系所學分至多承認3學分。</p> <p>七、擋修課程：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>大二「工程數學(微分方程)」先修課程為大一「微積分(2)」達60分。</li> <li>大二「工程數學(複變函數)」先修課程為大一「微積分(2)」達60分。</li> <li>大二「數位系統設計」先修課程為大一「邏輯設計」達60分。</li> <li>大三第三學期「天線實作」先修課程為大三「電磁學(1)(2)」。</li> </ol>										

系主任簽章：\_\_\_\_\_

2017/4/21

